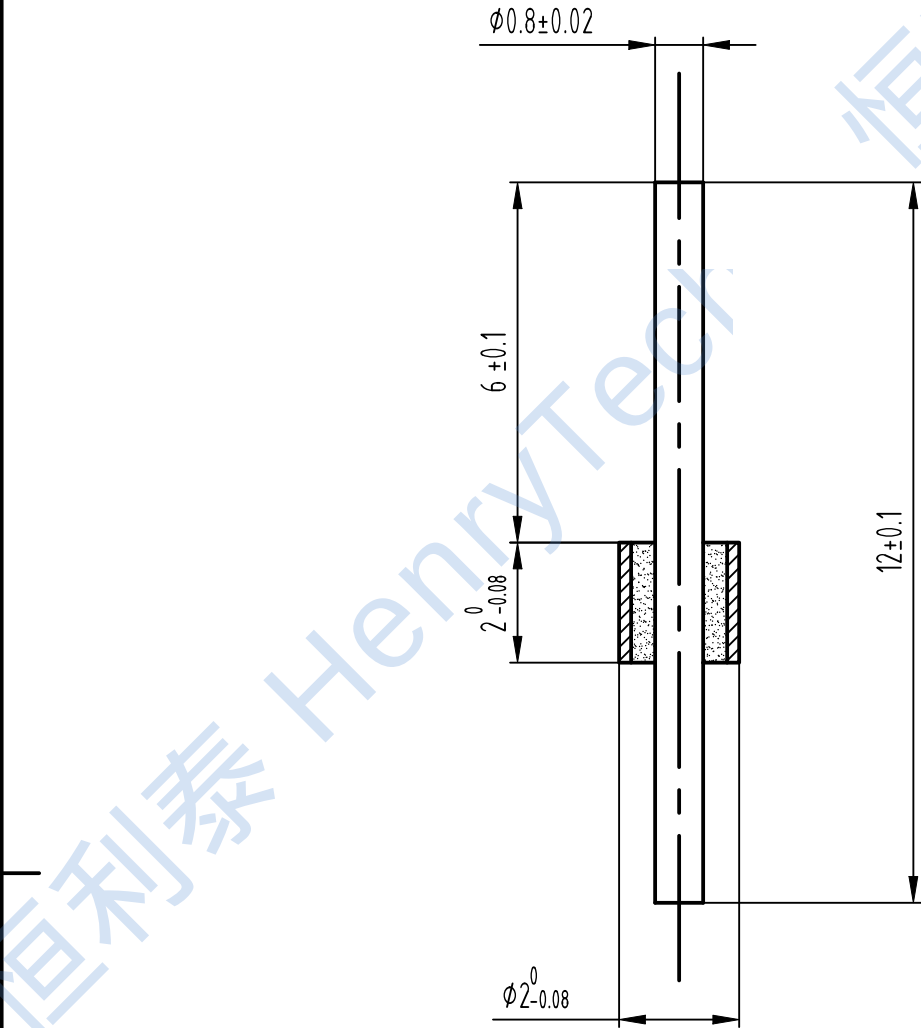




- 技术要求：
- 1. 绝缘电阻：≥ 5000MΩ @500V
 - 2. 介电耐压：≥ 300V
 - 3. 密封漏率：≤ 1.013x10⁻³Pa · cm³/S
 - 4. 使用寿命：≥ 500次
 - 5. 温度范围：-65 ~+155
 - 6. 镀层厚度：≥ 0.5 μm软金

借通用件登记

描 图

校 描

旧底图总号

签 字

日 期

装配图

HN-DC2020-0.8(12-6)

成都恒利泰科技有限公司

 成都恒利泰科技有限公司
Chengdu HenryTech Technology co., Ltd

						图样标记			重量		比例	
标记	处数	更改文件号	签字	日期							8:1	
设计	M		标准化									
审核												
工艺			日期			共	页		第	页		